

Max-Planck-Institut für Plasmaphysik TI Greifswald, Wendelsteinstr. 1,  
17491 Greifswald

Max-Planck-Institut für Plasmaphysik  
TI Greifswald  
Wendelsteinstr. 1  
17491 Greifswald

Fax

Email  
einkauf330@ipp.mpg.de

Ihre Anfrage vom

Vergabenummer  
330-26-16

Telefon

Datum  
05.08.2026

## **Hardware für Speichernetzumbau und Grafikkarten Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes**

Sehr geehrte Damen und Herren,

es ist beabsichtigt, die in der anliegenden Beschreibung bezeichneten Leistungen durch eine Öffentliche Ausschreibung nach UVgO zu vergeben. Es gelten die beigelegten Bewerbungs-, Vergabe- und Vertragsbedingungen.

|                                        |                                                                                                                      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ende der Angebotsfrist                 | 27.08.2026 10:00 Uhr                                                                                                 |
| Ende der Zuschlags- und Bindefrist     | 10.09.2026                                                                                                           |
| Bestimmungen über die Ausführungsfrist | die Ausführungs- bzw. Lieferfristen sind für jedes Los unterschiedlich, es ist das Leistungsverzeichnis zu beachten. |
| Liefer- / Leistungsort                 | Max-Planck-Institut für Plasmaphysik TI<br>Greifswald<br>Wendelsteinstr. 1<br>17491 Greifswald<br>DE                 |

Bitte beachten Sie die Zusammenstellung der einzureichenden Nachweise am Ende dieses Schreibens.

Es ist eine Teilung der Gesamtleistung in Lose vorbehalten. Der Umfang der Lose ergibt sich aus der Leistungsbeschreibung. Das Angebot kann sich auf maximal 2 Lose erstrecken. Nebenangebote werden nicht zugelassen.

Ihr Angebot können Sie elektronisch in Textform oder mit fortgeschrittener Signatur oder mit qualifizierter Signatur einreichen.

Zusätzliche Auskünfte über die Vergabeunterlagen und diese Angebotsaufforderung sind spätestens bis zum 24.08.2026 bei dem oben genannten Auftraggeber anzufordern.

Bis zum Ende der Angebotsfrist können Sie Ihr Angebot elektronisch über den Vergabemarktplatz "DTVP" zurückziehen. Danach sind Sie bis zum Ablauf der Bindefrist an Ihr Angebot gebunden.

Die zu beschaffenden Komponenten werden in eine bereits bestehende Umgebung implementiert, hier gibt es aus Kompatibilitätsgründen keine Alternativen, daher wurde auf eine produktneutrale Ausschreibung verzichtet.

Die Wertung erfolgt ausschließlich nach Preis.

Bitte beachten Sie die loseigenen Angaben und die angestrebten spätesten Liefertermine.

Ihr Angebot ist nicht berücksichtigt worden, wenn bis zum Ablauf der Zuschlagsfrist hierauf kein Auftrag erteilt wird. Sollten Sie kein Angebot abgeben, entsteht Ihnen kein Nachteil. Für diesen Fall wird jedoch um eine kurze Mitteilung gebeten.

Die von Ihnen erbetenen, personenbezogenen Angaben werden im Rahmen des Vergabeverfahrens verarbeitet und gespeichert. Ihre Angaben sind Voraussetzung für die Berücksichtigung Ihres Angebotes nach der UVgO.

Dieses Anschreiben ist zum Verbleib beim Bewerber bestimmt. Bitte senden Sie es nicht mit dem Angebot zurück.

Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag

**Anlagen:**

AGBs\_Stand\_23102023.pdf

Anlage 02 - Eigenerklärung für Bieter (VgV, GWB,etc.).docx

Anlage 03- Angaben zu Bewerber-o. Bietergemeinschaft, TL anderer U oder Eignungsleihe.docx

Anlage 05 - Hinweise zur elektronischen Angebotsabgabe.pdf

Anlage 06 - Datenschutzinformationen für Bieter und Lieferanten.pdf

Anlage 07 - Bewerbungsbedingungen für die Vergabe von Leistungen.pdf

VOL-B.pdf

Leistungsbeschreibung - Los 2 - Grafikkarten.pdf

Leistungsbeschreibung - Los 1 - Hardware Speichernetzumbau.pdf

Leistungsverzeichnis.xlsx

# **Zusammenstellung der einzureichenden Nachweise**

## **Mit dem Angebot vorzulegende Nachweise**

### Bedingung an die Auftragsausführung

- Angaben zu Bewerber-o. Bietergemeinschaft, TL anderer U oder Eignungsleihe (mittels Eigenerklärung vorzulegen): Erklärung zum Vorliegen einer Bewerber- oder Bietergemeinschaft. Erklärung püber Teilleistungen anderer Unternehmen oder Eignungsleihe. Eigenerklärung wird als Vorlage von der Vergabestelle bereitgestellt.
- Eigenerklärung für Bieter (VgV, GWB,etc.) (mittels Eigenerklärung vorzulegen): Erklärung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgründen und weiterer Eignungsabfragen. Eigenerklärung wird als Vorlage von der Vergabestelle bereitgestellt.